



证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2024-075

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩 说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间:2024年11月27日(星期三)下午15:00-16:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)  
●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
●投资者可于2024年11月20日(星期三)至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱600460@silan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年1-9月的经营成果、财务状况、公司计划于2024年11月27日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年1-9月的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2024年11月27日下午15:00-16:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员  
董事长:陈向东先生  
副董事长、总经理:郑少波先生  
独立董事:何乐年先生  
董事会秘书、财务总监:陈越先生  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2024年11月27日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月20日(星期三)至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱600460@silan.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:公司投资管理部  
电话:0571-88212980  
邮箱:600460@silan.com.cn  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月15日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2024-074

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:002874 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-102

债券代码:127074 债券简称:麦米特2

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.“麦米特2”赎回价格:100.15元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,且当期利息含税)。

2.“麦米特2”赎回条件满足日:2024年11月11日  
3.“麦米特2”赎回登记日:2024年12月5日  
4.“麦米特2”赎回日:2024年12月6日  
5.“麦米特2”停止交易日:2024年12月3日  
6.“麦米特2”停止转股日:2024年12月6日  
7.发行人(公司)资金到账日:2024年12月11日  
8.投资者赎回款到账日:2024年12月13日  
9.赎回类别:全部赎回  
10.最后一个交易日可转债简称:Z麦米特2  
11.根据安排,截至2024年12月5日收市后仍未转股的“麦米特2”将被强制赎回,特提醒“麦米特2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“麦米特2”将在深圳证券交易所摘牌,“麦米特2”持有人持有的“麦米特2”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:截至2024年11月11日收市后,“麦米特2”收盘价为151.00元/张。根据赎回安排,截至2024年12月5日收市后尚未实施转股的“麦米特2”将按照100.15元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“麦米特2”的议案》,公司董事会决定行使“麦米特2”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、赎回情形概述  
(一)可转换公司债券基本情况  
1.可转债公司债券发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1819号)核准,公司于2022年10月13日向社会公开发行

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,践行“以投资者为本”的发展理念,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略、经营情况和外部环境,以及对公司未来发展的信心和中长期价值认可,制定了《“提质增效重回报”行动方案》。具体如下:

一、聚焦做强主业,提升经营质量  
2000年7月,公司在整体变更为股份有限公司时,将在提高公司经营业绩的同时,为国家集成电路产业发展做出一些贡献”作为企业宗旨,载入《公司章程》。2003年3月,公司作为国内第一家主营芯片设计公司在上海证券交易所挂牌上市。2016年,公司确立了“以国际上先进的IDM厂商为学习标杆,争取早日成为具有自主品牌、具有世界一流竞争力的综合型的半导体产品供应商”这一长期发展目标。

上市20多年来,公司秉持“诚信、忍耐、探索、热情”的企业精神,坚守IDM模式,深耕半导体和集成电路主业,实现了从“5吋”到“12吋”的跨越式发展。公司已在功率半导体、MEMS传感器、模拟电路、光电产品等领域构筑了核心竞争力,已经成为国内最主要的综合型半导体产品公司之一。根据集微咨询发布的2021-2023年《中国半导体企业100强》名单,公司均位列第九名。

最近三年(2021年至2023年),公司始终贯彻“持续提升综合能力,发挥IDM模式的优势,聚焦高端客户和高端市场;抓住国内高端市场和客户积极导入国产芯片的时间窗口,利用我们有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台”这一指导方针,持续在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入,加快产品结构调整的步伐。2023年公司营业收入达到93.40亿元人民币,较2020年的42.81亿元增长118%。

2024年,公司依托IDM模式,继续加快推进符合车规级、工业级产品设计、生产、质量、成本、交付要求的体系能力建设,大力拓展大功率白电、电动汽车、新能源、算力和通讯、工业等高端市场,有力推动了公司主营业务的快速成长。以公司的IPM模块、IGBT产品、SiC功率器件等产品为例:

(一)公司IPM模块自2012年开始进入白电、工业市场后,目前已广泛应用于游家电、工业和汽车客户的变频产品,生产规模及市场占有率位居国内前列。根据《产业在线》公司的统计数据,公司位列“2023年IPM品牌TOP5企业”白色家电市场份额第一。2024年上半年,国内多家主流的白电整机厂商(美的、格力、海尔、海信、奥克斯、长虹等)在变频空调等白电整机上使用了超过8,300万片士兰IPM模块,较2023年同期增加了56%;公司IPM模块的营业收入达到了14.13亿元人民币,较上年同期增长约50%。

今年3月,国务院办公厅“两新”行动方案:7月,国家发展改革委、财政部联合印发支持“两新”的具体举措。截至目前,中央财政支持“两新”的3000亿元特别国债资金已全部下达,对拉动投资和拉动消费的“撬动”作用明显。为抓住市场机遇,公司今年已安排了对12吋线模拟电路、IGBT等功率器件芯片产能的扩充,安排了对IPM功率模块封装测试生产线产能的扩充,预计2025年公司IPM产品出货量将继续保持30%以上的成长,持续提高在白电、工业、汽车等领域的市场份额,推动公司经营业绩的进一步提升。

(二)公司IGBT产品自2013年开始应用于家电产品后发展迅速,至2023年已实现汽车、光伏、工业、家电等领域的大批量供应,实现了从消费级到汽车级、工业级产品的迭代升级。2023年,公司IGBT的营业收入已达到了14亿元,较2022年同期增长140%以上。2024年上半年,公司IGBT和SiC(模块、器件)的营业收入已达到了7.83亿元,较去年同期增长30%以上。

2024年,基于公司自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块,已在比亚迪、吉利、零跑、广汽、汇川、东风、长安较国内外多家客户实现批量供货;用于汽车的IGBT器件(单管)、MOSFET器件(单管)已实现大批量出货;用于光伏的IGBT器件(成品)、逆变控制模块、SiC MOS器件也实现批量出货。同时,公司应用于汽车主驱的IGBT和FRD芯片已在国内外多家模块封装厂批量销售。2024年第三季度,公司8吋线、12吋线IGBT芯片产能已接近满载,公司已安排技改资金进一步提升IGBT芯片产能,预计2025年公司在汽车、新能源等市场的IGBT产品的市场份额将大幅度提升。

(三)公司自2021年突破并掌握平面栅SiC功率器件关键技术,截至目前已完成第Ⅲ代平面栅SiC MOSFET技术的开发,性能指标达到业内同类器件结构的先进水平。基于公司自主研发并生产的Ⅱ代SiC MOSFET芯片生产的电动汽车主电机驱动模块,已实现向下游汽车用户批量供货,公司成为国内首家采用自主研发的Ⅱ代SiC芯片生产汽车主驱用功率模块并批量供货的厂家。目前,基于公司自主研发的IV代SiC MOSFET芯片即将完成验证,预计2025年实现批量供货。2024年,公司加快推进6吋SiC MOSFET产能建设,截至目前已具备9,000片/月的6吋SiC芯片生产能力。公司将进一步加大SiC芯片生产线的技术改造投入,加快产品技术迭代,进一步提升市场份额。

2024年1-9月,公司实现营业收入81.63亿元,较2023年同期增长18.32%;公司实现归属于母公司股东的净利润0.29亿元,较2023年同期增加2.18亿元。公司已连续7个季度实现

营业收入的环比增长;今年前三季度,公司电路和器件产品的销售收入中,已有超过73%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高端市场,这一数据较2022年提高了3-4个百分点。公司预计2024年全年营业总收入将突破100亿元,这将创造中国大陆本土成长起来的半导体IDM公司的历史新纪录。

未来,公司将在国家政策的引领下,抓住当前汽车、新能源、算力和通讯等领域快速发展的机遇,充分发挥自身在IDM模式下的长期积累以及在功率半导体器件和模块、模拟电路、MEMS传感器、光电产品等领域的综合竞争优势,进一步推进产品迭代和产能结构升级,不断提升产品附加值和产品品牌力,持续推动公司整体营收的快速增长和经营效益的提升。

二、持续研发创新投入,加快发展新质生产力  
(一)持续高强度的研发创新投入

公司通过长期高强度的产品和技术研发投入创新投入,建立了可持续发展的产品和技术研发体系。最近三年(2021年至2023年)公司累计研发投入约22.53亿元。近些年来,公司研发、迭代了多类别的新技术产品,主要为多品类的模拟电路、变频控制系统和芯片、MEMS传感器产品,以第V代IGBT、超结MOSFET和高密度沟槽栅MOSFET为代表的硅基功率半导体产品,以1200V SiC MOSFET为代表的第三代化合物半导体产品;公司完成了多项特色制造工艺技术研发和升级,主要为国内领先的高压BCD、超薄片槽栅IGBT、超结高压MOSFET、高密度沟槽栅MOSFET、快恢复二极管、MEMS传感器、SiC MOSFET器件、GaN功率器件等。截至2023年底,公司共拥有发明专利1,171项,其中发明专利538项。

当前,公司研发项目主要围绕先进的新能源和工业级电源管理产品(芯片设计、芯片工艺制造)、车规级和工业级功率半导体器件与模块技术(含化合物SiC和GaN的芯片设计、制造、封装)、MEMS传感器产品与工艺平台(芯片设计、芯片工艺制造和封装)、车规级和工业级的信号链(接口、逻辑与开关、运放、模数数模转换等)混合信号处理电路(含芯片设计和芯片制造)、光电系列产品(发光二极管及其它光电器件的芯片制造及封装技术)等五大方面进行。2024年1-9月,公司研发投入7.55亿元,同比增长29.32%,研发投入占营业收入的比重为9.25%。未来5年,公司预计研发投入占营业收入的比重将保持在8%-10%。公司将持续推动新产品新技术的开发和产业化,不断丰富现有产品群,持续推出高性能、高质量和富有成本竞争力的产品,坚持创新驱动发展,加快培育新质生产力,进一步增强核心竞争力。

(二)大力发展第三代半导体产业  
近年来,公司发展以SiC、GaN等化合物产品为主的第三代半导体产业。公司于2022年7月在厦门制造基地启动了“6英寸SiC功率器件芯片生产线建设项目”,截至目前已具备9,000片/月的6吋SiC芯片生产能力。2024年年初,公司在杭州基地启动了8英寸GaN功率器件芯片量产线的建设,截至目前公司GaN芯片生产线已实现初步通线,争取尽快推出第一批车规级和工业级的GaN功率器件产品。

为进一步完善公司在车规级高端功率半导体领域的战略布局,公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府于2024年5月21日签署了《战略合作框架协议》;各方在厦门市海沧区建设一条以SiC MOSFET为主要产品的8英寸SiC功率器件芯片制造生产线。该项目分两期建设,项目一期投资规模70亿元,规划产能3.5万片/月;二期投资规模约50亿元,规划产能2.5万片/月。两期建设完成后,将形成月产6万片8英寸SiC功率器件芯片的生产能力。目前,公司8英寸SiC芯片生产线正在加快建设中,预计2025年年底实现初步通线。

(三)完善人才培养和激励机制  
公司建立了较为完善、高效、灵活的人才培养和激励机制,不断加强人才梯队建设,持续完善薪酬体系,拓展员工职业上升通道,为培养和引进高端科技人才创造条件。公司通过制度化设计,采用研发奖励、股权激励等方式,鼓励员工创新,支持员工将技术成果申请专利并转化为生产。公司在数量众多重点高校及科研机构进行产学研合作,成立了博士后科研工作站。2024年6月,公司联合其他单位共同参与的《功率MOS与高压集成芯片关键技术及应用》项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。

目前,公司已拥有一支超过500人的集成电路芯片设计研发队伍、超过3,500人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发和产品应用支持队伍。未来,公司将持续完善人才培养和激励机制,持续培养、孵化、吸引更多的人才,为公司发展新质生产力提供强有力的支撑。

三、加强投资者沟通,重视投资者回报

(一)持续现金分红、重视投资者回报  
公司高度重视投资者回报,以长期、稳定、可持续发展为基本立足点,基于公司实际经营情况同时兼顾投资者合理回报,综合考虑发展阶段、战略规划和未来资金需求等因素,制定并执行利润分配方案。公司在符合《公司章程》规定的利润分配前提下,优先采用现金分红进行利润分配。2020年至2023年间,公司累计实施现金分红约3.04亿元。

根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关规定,公司于2024年1月修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款,并于2024年4月披露了《股东分红三年(2024-2026年)回报规划》,进一步规范公司利润分配政策,

建立科学、持续、稳定的股东回报机制,增强利润分配决策的透明度和可操作性,引导投资者树立长期价值投资理念,积极保障投资者回报的落实。

未来,公司将努力提升经营业绩,为投资者创造长期价值。公司将继续统筹好长期可持续发展与股东回报的动态平衡,落实科学、持续、稳定的股东回报机制,与广大投资者共享公司经营发展的成果。

(二)加强投资者沟通,精准传递公司价值  
公司高度重视投资者关系管理工作,积极建立与资本市场的有效沟通机制,搭建多元化沟通平台,真诚倾听投资者声音,及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、主题投资者交流会、投资者关系热线及邮箱、上证e互动平台、公司官网及微信公众号等多种渠道与投资者进行沟通与交流,及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等价值信息。公司实现常态化召开投资者说明会,每年召开不少于三次业绩说明会。公司采用图文简报、短视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读,提高公告的可读性和实用性。

未来,公司将以投资者需求为导向,持续提高信息披露质量,增强信息披露有效性和透明度;进一步加强投资者沟通,提升投资者说明会的质量和效果;不断丰富投资者交流方式和渠道,努力向投资者合规、精准传递公司价值信息,增加投资者对公司价值及经营理念的认同感,提醒投资者信心;合理理性投资、价值投资和长期投资理念,保护中小投资者的合法权益,积极维护资本市场健康稳定发展,参与共建良好市场生态。

四、坚持规范运作,提升治理水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求,并结合股权结构、经营管理、行业发展实际情况,及时修订《公司章程》等规章制度,构建和持续完善符合公司特色的、科学长效的公司治理机制。公司以股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层为主体,建立了权责清晰、分工明确的法律人治理机构与组织架构,依法规范运作,形成互相制衡、有效运行的内部治理机制。

2023年12月和2024年1月,公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,相应修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名与新聘委员会议事规则》等规章制度。公司将持续落实独立董事制度改革的要求,继续为独立董事履职提供便利条件,切实保障独立董事知情权,强化独立董事的监督职能,充分发挥独立董事的专业性和独立性,提高董事会科学决策水平,促进公司规范运作,更好地维护公司及股东尤其是中小股东的权益。

公司将持续组织实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”积极参加合规培训,督促其学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识并及时了解监管动态,不断强化“关键少数”的诚信自律法律意识,确保“关键少数”合规履职,提升公司整体规范运作水平。

五、践行ESG理念,推进可持续发展

公司始终高度重视环境、社会和公司治理工作,构建了符合自身发展的ESG管理架构,将ESG融入企业可持续发展战略。公司董事会及下设的战略与投资委员会作为决策层,负责为公司ESG愿景、ESG战略规划、ESG工作体系构建等工作,回应利益相关方关切。执行层由ESG领导小组和工作小组组成,在决策层指导下,统筹协调各部门及子公司推进开展ESG相关工作,向董事会战略与投资委员会及董事会提交正式提案,以实现公司ESG工作规范推进。

公司已连续16年发布社会责任相关报告,并于2023年起发布《可持续发展报告》,详细披露公司在环境、社会及公司治理等方面可持续发展方面的实践和绩效。下一步,公司将继续扎实推进ESG相关工作,积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任,完善ESG信息披露制度,提升ESG治理水平,赋能公司可持续发展。

“君行善为公益歌,鲲鹏击浪从兹始。洞庭湘水涨连天,醴陵巨舰直东指。”2003年3月11日,士兰微作为国内第一家民营芯片设计公司在上海证券交易所挂牌上市。二十多年来,我们经受了多轮行业周期变化所带来的压力和挑战。我们知道:“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。只要有愚公移山的志气、滴水穿石的毅力,脚踏实地,埋头苦干,积步以至千里,就一定能够把宏伟目标变为美好现实。”

当前中国经济正全面迈向高质量发展,中国资本市场正在发生重要且深刻的变化。作为中证300指数成分股、上证180指数成分股,公司将积极贯彻“二十届三中全会”精神,加快培育和发展新质生产力,为实现中国式现代化做出积极贡献!

六、其他说明  
本公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月15日

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于“麦米特2”赎回实施的第三次提示性公告

面值总额122,000万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年,募集资金总额为122,000万元。

2、可转换公司债券上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2022]1045号”文同意,公司122,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“麦米特2”,债券代码“127074”。

3、可转换公司债券转股期限  
根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)等有关规定,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022年10月19日,即T+4)起满六个月后的第一个交易日(2023年4月19日)起至可转债到期日(2028年10月12日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

4、可转换公司债券转股价格调整情况  
公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-035),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,“麦米特2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股,调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“麦米特2”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-036)。公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-054),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,“麦米特2”的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股,调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“麦米特2”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

(二)可转换公司债券有条件赎回条款  
根据《募集说明书》,“麦米特2”有条件赎回条款的相关规定如下:  
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:  
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。  
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×M/365

日披露的公告(公告编号:2020-04)。

2、2021年1月,四川天诚药业收到拆迁补偿款2,000万元,内容详见公司于2021年1月5日披露的公告(公告编号:2021-01)。

3、2021年12月,四川天诚药业收到拆迁补偿款2,500万元,内容详见公司于2021年12月31日披露的公告(公告编号:2021-66)。

4、2023年1月,四川天诚药业收到拆迁补偿款1,000万元,内容详见公司于2023年1月31日披露的公告(公告编号:2023-10)。

5、2024年11月13日,四川天诚药业收到拆迁补偿款1,000万元。

截至本公告披露日,四川天诚药业已收到全部拆迁补偿款共计7,500万元。本次收到的拆迁款不会对公司2024年度的利润产生影响,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
2024年11月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2024-058

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于控股子公司收到拆迁补偿款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、拆迁补偿款的基本情况  
1、重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司四川天诚药业股份有限公司(以下简称:四川天诚药业)和绵阳太极大药房连锁有限责任公司(以下简称:绵阳太极大药房)位于绵阳市涪城区涪城路1号的房产被绵阳市政府纳入了城市统一规划改造范围。2018年四川天诚药业和绵阳太极大药房与绵阳市涪城区住房和城乡建设局签订了《绵阳市涪城区国有土地上房屋征收补偿安置协议》,拆迁补偿价合计7,500万元。

2、上述拆迁补偿事项于2018年7月19日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。该拆迁补偿款已于2018年度计入公司当期损益。

上述内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告(公告编号:2018-41;2018-43;2018-47)。

二、收到拆迁补偿款情况  
1、2020年1月,四川天诚药业收到拆迁补偿款1,000万元,内容详见公司于2020年1月7

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2024-049

## 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行 情况报告书披露的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月15日

股票代码:000981 公告编号:2024-080

## 山子高科科技股份有限公司 关于2024年10月份产销数据的 自愿性披露公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山子高科科技股份有限公司2024年10月份乘用车产销数据快报如下:

序号		生产量				销售量			
		10月份	同比	本年累计	同比	10月份	同比	本年累计	同比
1	乘用车	1,200	/	6,500	/	1,493	/	5,513	/
合计		1,200	/	6,500	/	1,493	/	5,513	/

本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山子高科科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十一月十五日

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2024-075

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2024年11月8日、11月11日、11月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司于2024年11月13日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-073)。

2024年11月14日、11月14日公司股票再次连续涨停。鉴于公司股票连续多日涨幅较大,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策,审慎投资。公司现对股票交易风险提示如下:一、公司生产经营情况发生重大变化  
经自查,公司日常生产经营情况一切正常。  
二、二级市场交易风险  
公司股票价格于2024年11月8日、11月11日、11月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司于2024年11月13日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-073),2024年11月13日公司股票继续涨停,公司于11月14日披露了《关于股票交易风险提示公告》(公告编号:2024-074)。

2024年11月14日,公司股票再次涨停,收盘价为3.42元/股,与2024年11月7日公司股票收盘价2.80元/股相比累计涨幅达22.14%。根据中证指数数据库最新发布的市场利率显示,公司净资产为2.59,公司所属的行业分类“E50建筑装饰、装修和其他建筑业”最新的市净率为1.72,公司市净率处于行业平均水平。

苏州柯利达装饰股份有限公司董 事 会  
二〇二四年十一月十五日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2024-058

优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

## 长沙银行股份有限公司 关于高管任职资格获得核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到《湖南金融监管局关于鄂胜长沙银行首席信息官任职资格的批复》(湘金复[2024]245号),核准鄂胜担任本行首席信息官的任职资格。

鄂胜简历详见本行在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《长沙银行股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月15日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2024-034

## 金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年11月14日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到李辉先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,李辉先生决定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效,李辉先生不再担任公司副总经理职务。

公司对李辉先生在担任副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月15日